

广东利扬芯片测试股份有限公司

(广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号)

2025 年年度股东会会议资料

股票简称：利扬芯片

股票代码：688135

二零二六年五月二十一日

目录

2025 年年度股东会会议须知	3
2025 年年度股东会会议议程	6
2025 年年度股东会会议议案	8
议案一：《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	8
议案二：《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	9
议案三：《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	10
议案四：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	11
议案五：《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》	12
议案六：《关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》	13
议案七：《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	14
议案八：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议 案》	16
附件一：《2025 年度董事会工作报告》	22
附件二：《2025 年度财务决算报告》	34

广东利扬芯片测试股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东利扬芯片测试股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本次广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后在场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记

（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言或提问。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定可以实行累积投票制。

九、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东及股东代理人按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、本次股东会现场会议推举计票人和监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权采取必要措施予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十五、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东及股东代理人出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

十六、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

广东利扬芯片测试股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 00 分
2. 现场会议地点：广东利扬芯片测试股份有限公司二楼会议室
3. 会议召集人：广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
4. 主持人：董事长黄江先生
5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 21 日至 2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
 - (二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
 - (三) 主持人宣读股东会会议须知
 - (四) 推举计票、监票成员
 - (五) 审议会议各项议案
1. 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

2. 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
3. 《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
4. 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
5. 《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》
6. 《关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》
7. 《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
8. 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

(六) 听取《2025 年度独立董事述职报告》

(七) 与会股东及股东代理人发言及提问

(八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(九) 休会，统计表决结果

(十) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

(十一) 主持人宣读股东会决议

(十二) 见证律师宣读法律意见书

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布现场会议结束

广东利扬芯片测试股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案

议案一：《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

公司根据相关法律法规、规章制度及《公司章程》等的规定，编制了《2025 年年度报告》及其摘要，该报告公允地反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果和现金流量等事项。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

现提请各位股东审议。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

议案二：《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东及股东代理人：

2025 年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，促进公司规范运作，确保公司持续、健康、稳定的发展，维护公司和全体股东的合法权益。董事会针对 2025 年度的工作内容，编制了《2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一：《2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

现提请各位股东审议。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

议案三：《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

各位股东及股东代理人：

基于公司 2025 年度的整体经营情况及财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，具体内容详见附件二：《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

现提请各位股东审议。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

议案四：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代理人：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末累计可供分配利润为人民币 168,975,257.35 元。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司本次利润分配预案如下：2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

现提请各位股东审议。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

议案五：《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

未在公司担任具体职务的非独立董事，不因其担任董事职位额外领取薪酬或津贴。在公司担任具体职务的非独立董事，按照其在公司担任的具体职务和个人绩效评价、考核指标完成情况，结合公司经营业绩、长期发展战略实施情况等综合因素领取其薪酬，制定了 2026 年度非独立董事薪酬方案。

本议案非关联董事不足法定人数，董事会会议无法形成有效决议，现提请各位股东审议。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

议案六：《关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准为税前 8 万元/年，按月发放；
独立董事不参与公司内部与业绩挂钩的绩效考核，需完成独立董事年度履职情况
自我评价。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

现提请各位股东审议。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

议案七：《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

各位股东及股东代理人：

为满足公司 2026 年业务发展需要，公司及全资子公司 2026 年度拟向银行、其他金融机构申请综合授信总额不超过人民币 25.00 亿元（或等值外币）。授信类型包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁、信托等，具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。

为提升贷款融资授信效率，拟以公司的资产包括但不限于银行承兑票据、商业承兑票据、土地、房产、设备、专利等作为担保品，担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，实际提供担保的金额根据公司实际获得的授信额度确定。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

公司控股股东、实际控制人黄江先生及其配偶拟为公司及全资子公司向银行、其他金融机构申请综合授信提供不超过人民币 25.00 亿元（或等值外币）的连带责任担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，黄江先生为公司控股股东、实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。但根据上述规则第

7.2.11 条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

为保障子公司经营活动中的融资需求，需要公司对全资子公司提供直接融资或担保，其中公司及子公司 2026 年度给全资子公司提供直接融资，共计不超过总额人民币 25.00 亿元（或等值外币）；公司及子公司 2026 年度给全资子公司提供融资性担保，共计不超过总额人民币 25.00 亿元（或等值外币）。担保的形式包括但不限于保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保形式及期限根据届时签订的担保合同为准。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需求，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向银行、其他金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

现提请各位股东审议。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

议案八：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

各位股东及股东代理人：

本次授权的具体内容：

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行的种类、发行数量和面值

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。

（三）发行方式、发行时间、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，在股东会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

本次发行股票的发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名（含 35 名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的最终发行对象将根据申购报价情况，按照相关法律法规

的规定及监管部门要求，由公司董事会或董事会授权人士在股东会的授权范围内，与主承销商协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次发行股票所有对象均以现金方式认购。

（四）定价基准日、发行价格、定价方式

本次发行采取询价发行方式，本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

（五）限售期安排

发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股

票登记至发行对象名下之日)起 6 个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的本次发行股票自发行结束之日(即自本次发行的股票登记至发行对象名下之日)起 18 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

本次发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上海证券交易所(以下简称“上交所”)等监管部门的相关规定。

(六) 募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应该符合监管部门的相关规定。同时,本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定:

- 1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;
- 2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;
- 3、募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性;
- 4、本次发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。

(七) 发行前的滚存利润安排

本次发行完成后,发行前公司滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

（八）股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（九）决议有效期

本次发行决议有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

（十）其他授权事项

授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜。授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据国家法律法规、规范性文件、证券监管部门的有关规定和股东会决议，结合公司的实际情况，在确认公司符合本次发行股票条件的前提下，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关等事项的确认，审议与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；

2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、报送、补充递交、执行和公告与本次发行的相关申报文件及其他法律文件、回复中国证监会及上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按

照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

4、办理本次发行股票募集资金使用的有关事宜，包括但不限于根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；签署、修改、执行本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及其他重要文件，开立募集资金专用账户，办理募集资金使用的相关事宜；

5、决定并聘请为本次发行股票提供服务的中介机构并签署相关协议及与此相关的其他事宜；

6、在本次发行完成后，办理本次发行的股份在上交所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

7、根据相关法律法规、监管要求和本次发行结果，办理变更注册资本及对《公司章程》有关条款进行修改，并由董事会及其委派人员办理工商变更、备案登记等相关事宜；

8、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

9、在本次发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；

10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延期实施或者提前终止；

11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行股票有关的其他事宜。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

现请各位股东审议。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

附件一：《2025 年度董事会工作报告》

广东利扬芯片测试股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东（大）会的各项决策，推进股东（大）会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，科学决策，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度董事会日常主要工作情况

公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名。公司全体董事勤勉履职，积极出席董事会会议和股东（大）会，认真审议各项议案并审慎判断，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。

（一）董事会会议召开及主要决议内容

报告期内，全体董事恪尽职守、忠实勤勉，公司董事会共召开了 9 次会议，会议的召集和召开程序、表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。2025 年董事会召开具体情况如下：

序号	届次	召开日期	会议决议
1	第四届董事会第七次会议	2025/3/7	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
2	第四届董事会第八次会议	2025/3/21	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
3	第四届董事会第九次会议	2025/4/29	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
4	第四届董事会第十次会议	2025/8/6	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
5	第四届董事会第十一次会议	2025/8/25	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
6	第四届董事会第十二次会议	2025/9/29	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
7	第四届董事会第十三次会议	2025/10/27	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
8	第四届董事会第十四次会议	2025/10/30	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况

9	第四届董事会第十五次会议	2025/12/30	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
---	--------------	------------	----------------------

（二）董事会对股东（大）会决议执行情况

公司董事会以维护股东利益为行为准则，勤勉尽责，严格按照股东（大）会的授权，认真执行股东（大）会审议通过的各项决议。报告期内，公司共召开了 2 次股东（大）会，公司董事会参会情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2024 年年度股东大会	2025/5/30	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
2	2025 年第一次临时股东大会	2025/10/23	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况

公司独立董事根据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》及有关监管要求履行职责，报告期内，独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，定期检查并了解公司经营情况，召开独立董事专门会议，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。

（三）董事会下属各专门委员会运行履职情况

董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，切实按照相关法律、法规、《公司章程》和公司董事会专门委员会议事规则的规定履行职责，充分发挥专业职能作用，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

1. 审计委员会：公司审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。报告期内，审计委员会召开了 5 次会议，审计委员会通过查阅资料、现场调查、听取汇报、沟通交流等方式，对公司财务报告、拟续聘会计师事务所、日常关联交易等内容进行认真核查。公司于 2025 年 10 月正式取消监事会，并对《公司章程》及相关制度、规则进行了修订，明确规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

2. 薪酬与考核委员会：公司薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，薪酬与考核委员会需根据董事和高级管理人员的职责、重要性以及市场相关岗位的薪酬水平拟定和审查

董事、高级管理人员的薪酬方案，并对股权激励相关情况进行审议。

3. 战略委员会：公司战略委员会由 5 名成员组成，其中独立董事 1 名。报告期内，战略委员会召开了 1 次会议。战略委员会根据《董事会战略委员会议事规则》的相关要求，在确定公司发展规划、健全投资决策程序、加强决策科学性、完善公司治理结构方面发挥了积极作用。

4、提名委员会：公司提名委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。报告期内，提名委员会未召开会议。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求认真履职。一方面，通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司规范运作、年度审计计划、财务管理和财务状况等重大事项，同时及时关注外部环境对公司的影响，督促公司规范运作，为公司稳健和长远发展建言献策，积极有效地履行了独立董事的职责。另一方面，独立董事根据公司经营情况及行业特点，结合自身专长，就公司关联交易、聘请会计师事务所、股权激励等事项发表建设性的意见。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，董事会高度注重投资者关系管理工作，严格执行投资者关系管理相关制度要求。公司信息披露的指定网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司信息披露的指定报刊为上海证券报、证券时报，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

同时，为了进一步保障中小投资者权益，公司积极做好与投资者的沟通互动工作，不定期同投资者进行线下/上交流，通过公司官网、投资者热线电话、邮

箱、上证 e 互动、券商策略会、分析师会议、反路演、路演、网络会议、现场参观、媒体采访、业绩说明会等线上线下相结合的方式加强与投资者的联系与沟通，增强投资者对公司的了解与信任，积极传递公司投资价值。

（七）公司治理情况

董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际经营需要，制定或修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等共计 28 项内部控制制度，并同步完成治理架构调整，取消监事会及废止相关制度、增设职工代表董事，进一步明确董事会审计委员会职责等，确保公司治理体系持续符合监管规定，提升了监督效能与运营规范性。

二、2025 年经营情况讨论与分析

报告期内，公司坚持以市场为导向，根据市场发展走势及公司战略布局方向，稳健投向中高端集成电路测试产能，满足存量客户及潜在客户的测试产能需求。在研发创新方面，公司已拥有数字、模拟、混合信号、射频等多种工艺的 SoC 集成电路测试解决方案，仍将不断加大研发投入力度，进一步夯实领先优势的测试技术，积极开发满足不同应用领域的芯片测试解决方案，重点布局工业控制、高算力（CPU、GPU、NPU、ISP、ASIC 等）、汽车电子、5G 通讯、传感器（MEMS）、人工智能（AI）、存储（Nor/Nand Flash、DDR、HBM 等）、智能物联网（AIoT）、无人驾驶、具身智能等芯片的测试解决方案，并以此为方向进一步拓展市场。

公司凭借敏锐的行业洞察力紧盯市场趋势并捕捉商机。近年来，随着国内新能源汽车的快速普及，在汽车“电动化、智能化、网联化”的发展趋势下，汽车行业正在经历产业变革升级，汽车芯片产品的市场需求日益迫切。由于新能源汽车动力系统变换、电气架构升级，新增大量对电子控制、信息传感、电池管理和功率转化的电子元器件需求；汽车智能化、网联化浪潮正沿两条主线驱动芯片需求爆发：一方面，无人驾驶向高阶（L2→L5）演进，引发对车载高性能计算芯片（SoC）、传感器处理芯片及功能安全冗余芯片的指数级需求；另一方面，智能座舱普及推动硬件创新，以“玻璃内嵌芯片”为代表，传统玻璃正升级为智能交互界面，同步催生了 Mini LED 驱动芯片等新型元件的巨大市场。在具身智能领

域的核心功能，除机械系统外，更由芯片技术实现；比如涵盖电机驱动芯片、控制高精度减速器的控制芯片、环境感知的传感器与视觉芯片、决策的计算芯片、以及存储程序与数据的存储芯片等多个关键技术芯片。端侧 AI 芯片的应用场景正从传统消费电子、安防监控向智能家居、智能穿戴、工业控制、医疗健康等多领域延伸，芯片需兼具高算力与低功耗特性，通过不断进行技术优化，催生芯片需求的旺盛增长。

集成电路测试兼具资本投入大，人才和技术壁垒高等特点，随着芯片国产化率持续提升、芯片复杂性与集成度不断提高，专业化分工合作模式将进一步推动中高端芯片国产化的进程，国内独立第三方测试市场有望保持快速增长。当前全球宏观经济形势复杂多变，世界经济结构加速重构，为国产芯片发展带来历史性机遇，国产化替代进程有望持续加快。与此同时，公司市场份额与全球领先的独立第三方测试厂商相比，仍有巨大的追赶空间。

公司虽在芯片测试领域已积累一定技术储备与产能基础，但面对本土芯片设计公司蓬勃兴起，国产替代向中高端领域不断迈进的产业趋势，中国在 AI 算力、智能驾驶、具身智能等领域参与全球竞争所带来的需求爆发式增长，现有产能供给仍存在较大缺口。

自 2010 年创立至 2023 年，公司通过自有资金、股权融资、IPO 上市及银行贷款等多元资本运作，构建起泛化式、广域覆盖的测试产能布局体系，为持续发展奠定坚实基础。2024 年至今，公司全面升级为以确定项目为驱动、以市场需求为牵引的精准化产能配置模式，推动资源要素向核心领域集中，匹配行业高速增长的市场需求，全力提升发展质效，把握国产替代与产业升级带来的历史性发展机遇。

(1) 经营成果

报告期内，公司实现营业收入 61,839.44 万元，较上年同期增长 26.69%，实现归属于上市公司股东的净利润-919.71 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1,138.76 万元。

2025 年期末，公司总资产为 264,510.66 万元，较期初增长 2.02%；归属于母公司的所有者权益为 114,295.34 万元，较期初增长 3.27%；归属于母公司所有者的每股净资产为 5.62 元，较期初增长 1.63%。

为实施公司战略部署，公司中高端测试和晶圆磨切产能持续投入，虽然使得相关成本费用和资金需求显著增加，短期影响公司的利润，但满足长远发展需求，提升市场竞争力。

(2) 聚焦集成电路测试主业，打造“一体两翼”的战略布局

2025 年度，面对复杂多变的外部环境，公司管理层保持战略定力，以敏捷决策快速响应市场变化，充分发挥自身在技术研发方面的优势，持续优化产品结构与客户矩阵，不断进一步夯实核心竞争力。公司以“独立第三方晶圆测试、芯片成品测试等技术服务”为主体，以“晶圆激光开槽、隐切、减薄等技术服务”为左翼，以“面向无人驾驶和具身智能应用的光谱芯片等技术服务”为右翼，旨在打造“一体两翼”的战略布局。

主体聚焦集成电路测试主业，“利民族品牌，扬中华之芯”作为企业使命，锚定独立第三方专业测试领域精耕细作。公司以一贯以来的研发技术创新驱动，形成多项独特的测试解决方案优势，建立起覆盖高算力、工业控制、汽车电子、传感器（MEMS）、智能物联网（AIoT）、消费电子、存储、特种芯片等多领域的测试服务能力，凭借领先的技术创新实力与全周期服务体系，公司与众多头部芯片设计企业建立深度协同的战略合作关系，确立了国内独立第三方专业测试领域的技术引领地位。公司构建起梯度合理、质效兼优的客户矩阵——既深度绑定行业龙头筑牢基本盘，又前瞻性布局高成长创新企业培育增长极，客户结构兼具战略稳定性与业绩爆发力。伴随新老客户各类产品陆续量产，公司营业收入实现稳步增长，归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期亏损均实现显著收窄。2025 年，公司集成电路测试相关业务营业收入 57,765.52 万元，同比增长 28.27%，公司营业收入自 2025 年第二季度始逐季增长，全年创成立以来的历史新高；主要原因：一方面，部分品类延续 2024 年旺盛的测试需求和部分存量客户终端需求好转；另一方面，新拓展客户和新产品陆续导入并实现量产测试；综上使得相关芯片的测试收入同比大幅增长（如高算力、存储、汽车电子、工业控制、特种芯片等）。

左翼围绕晶圆减薄、激光开槽、隐切等技术服务，这是芯片从晶圆测试到封装的必备环节，是公司主营业务向下的延伸，可以充分满足客户日益增长的对芯片产品高品质和低成本的综合诉求。公司拥有业内领先的超薄晶片减薄技术，可

实现 25 μm 以下薄型化加工；激光开槽和隐切技术解决传统切割的品质问题和技术难题，提高芯片产品良率和可靠性；隐切技术打破国外技术垄断，我们携手国内设备厂商，共同推进工艺改良，将切割道缩至 20 μm 并实现量产，大幅提升 Gross Dies（裸片总数）数量并降低激光切割的综合成本，推动技术革新及市场下沉，让更多国内设计厂商受惠。2025 年，公司晶圆磨切业务营业收入 1,537.37 万元，同比增长 81.04%；自成立以来，依托长期深耕积累的优质客户资源与成熟营销团队，公司稳步释放业务协同价值，有序推进激光隐切业务的探索培育与市场拓展，截至 2025 年累计导入客户近 90 家，为后续营收增长与盈利能力提升奠定坚实基础。

右翼联合叠铖光电独家合作晶圆异质叠层以及测试等工艺技术服务，依托光谱芯片的核心技术，其全天候高识别率突破复杂天气与光线场景下的技术瓶颈，表现出卓越的成像效果，借助图像传感器信息维度升级替代大算力计算，以小模型实现通用场景人工智能（即“强感知弱算力”），降低算力资源需求，提升自动驾驶安全性，满足辅助/自动驾驶需求，同时也适用于具身智能视觉的高精度与宽光谱智能识别。2025 年 5 月，公司与叠铖光电共同完成“光谱芯片”全部工艺并成功点亮。2025 年 7 月，与公司联合打造的“TerraSight”芯片上车（矿场卡车）成功演示。2025 年 11 月，公司与广东车卫士信息科技有限公司、叠铖光电签订战略合作协议，推动全球首个矿区全天候无人驾驶商业化项目在广东大亚湾砂石 1 号矿落地，标志着单车智能无人驾驶将从实验室迈入商业化运营。

（3）精细管理提质效，稳健经营筑根基

公司始终将提升管理效能置于战略核心位置，以财务管理为重要抓手，持续深化业财融合，推动经营管理提质增效，实现资源配置效率与资金运作效益的双重跃升。

1) 在生产运营领域，公司积极引入智能生产管理系统，科学优化排产计划，依托技术创新推进自动化产线改造，推动生产流程标准化与质量管控数字化，通过智能化手段全面赋能生产效能升级，实现生产成本精细化、精准化管控，逐渐构建全链条成本管控体系。

2) 供应链管理方面，深化采购全流程精细化运营。建立动态价格监测机制，强化采购审批流程监管，确保采购决策透明合规；通过搭建数字化供应链协同平

台，提升产能需求预测精度，优化库存管理与物流配送体系，实现采购降本与供应链韧性增强的协同发展，全面提升供应链运营质量。

3) 销售回款管理层面，构建风险防控与效率提升双轮驱动模式：运用大数据技术完善客户信用评估体系，制定差异化信用政策；建立应收账款全生命周期管理机制，通过账期预警、分级催收等组合策略，有效缩短回款周期，提升资金周转效率，持续改善经营性现金流质量。

4) 资金管理体系建设中，强化战略统筹与动态调配能力。搭建集团化资金管理平台，对各子公司融资规划与营运资金进行前瞻性统筹；依托财务数据分析模型，精准预测资金需求，优化资金配置结构，降低综合财务成本。同时，在保障运营安全的前提下，科学开展现金管理，通过配置高安全性、高流动性理财产品，实现闲置资金的保值增值，提升资金使用效益。

5) 报告期内，公司严格按照相关法律、法规和规范性文件规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形，确保募集资金按照既定用途得到充分有效使用。

(4) 坚定技术创新驱动，赋能竞争“核”动力

自公司设立伊始，始终坚定技术创新驱动的发展方针，始终坚定高强度的研发投入，始终坚定人才自主培养与研发体系架构的科学搭建。公司凭借长期积累的技术底蕴，持续迸发的创新活力以及对行业发展趋势的敏锐洞察与把握，前瞻性规划迎接市场需求，不断推出一系列具有技术独创性的集成电路测试方案，屡获客户认可并成为多项领域独家测试供应商。集成电路测试方案自主研发成为公司持续发展的灵魂及核心竞争力之一，为公司营业收入增长提供研发技术支持与保障。

公司较早实现了行业内多项领先技术产品的测试量产，在给客户提供关键技术专业性的测试方案上具有突出表现，通过技术、品质、产能需求预判、交期等方面构成的核心竞争力，为客户抢占市场先机及提升竞争力提供有力保障，有助于提高与客户战略合作的高度与紧密度。

公司结合业务发展需求，以强化产线技术升级与业务场景的技术应用能力，满足公司以研发为根基的“研产业”一体化的发展趋势。

2025 年度，公司研发人员共 252 名，研发投入 8,075.83 万元，占营业收入 13.06%；公司成立至 2025 年度，累计研发 44 大类芯片测试解决方案，完成数千种芯片型号的量产测试，积累百亿级测试数据资源；2025 年度，公司新增授权发明专利 12 项，累计拥有授权发明专利 51 项；累计拥有软件著作权 31 项。

(5) 笃行致远，剑指未来

公司始终坚持创新经营理念，积极推动新质生产力发展，通过不断技术创新提升竞争力。当前我国集成电路测试领域发展与高速扩张的设计业存在明显失衡，具备全流程专业测试服务能力的企业凤毛麟角，难以满足海量设计企业在量产测试阶段的迫切需求，这一结构性矛盾正成为制约产业高质量发展的突出瓶颈。测试作为产业链关键且不可缺少的重要环节，公司根据市场环境变化，前瞻性围绕高可靠性三温测试产能的投入，满足 GPU、CPU、AI、FPGA、车规芯片、存储等测试产能的需求，不仅为客户提供了高效稳定的测试解决方案，助力其产品快速实现市场突破，更以协同创新模式构建起互利共赢的产业生态，为我国集成电路产业突破“卡脖子”技术、提升全球竞争力注入强劲动能。

(6) 构筑营销生态，树立品牌标杆

立足国家战略性新兴产业布局，公司分别以粤港澳大湾区（广东省东莞市）和长三角地区（上海市嘉定区）两个中心建立五个测试技术服务生产基地；特别值得一提的是，公司在测试技术服务基础上，向集成电路产业链下游拓展，以晶圆减薄、激光开槽、隐切等技术服务为左翼，满足客户日益增长的对芯片产品高品质和低成本的综合诉求，筑牢主业根基；在服务效能上，贴近半导体产业链集群的地缘优势，深度嵌入区域产业链条，通过全流程技术服务的精耕细作；既贴近前端晶圆制造和封装实现快速响应，又能毗邻终端客户电子产品应用提供优质服务，树立行业品牌标杆。

公司持续优化营销团队结构，从市场、销售到后端的客户服务力求专注主业，不断增强公司整体营销能力。营销团队在新老客户的维护、开发、组织项目实施、跟踪管理、制定销售策略、收集市场信息等方面逐步扩大公司销售网络，多渠道推进品牌建设，树立独立第三方专业测试品牌标杆。公司以技术创新为依托，积极开发市场，报告期内，公司经营规模逐渐扩大，集成电路测试开发方案日益积累，资本实力得到进一步增强，新增客户超 20 家。

一方面，营销中心根据公司的经营目标和战略发展方向，在展业过程中收集市场信息并进行研究分析，确定目标细分市场和客户群体，制定一系列销售计划，积极开发新客户；另一方面，营销中心定期与存量客户保持沟通，了解并汇总客户需求及反馈，制定个性化服务，不断提高客户满意度。

(7) 规范治理，夯实稳健经营

公司已建立健全治理结构，同时坚持规范治理，及时修订、更新相关制度，持续推进制度建设和内部控制体系建设，兼顾生产经营的同时，不断加强公司治理，推动公司生产经营业务稳健发展，持续整合优化各项流程制度，提升组织能力与运营效率。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及其他相关法律法规的规定，严格按照相关管理制度执行，完善各项内部管理制度，持续强化信息披露及内部控制，规范公司运作，进一步提高公司治理水平，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，保护投资者的合法权益，切实维护公司及股东的权益。

2025 年 9 月，公司按照新《公司法》及最新修订的政策法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等证券监管机构的有关部门规章和规范性文件，结合公司实际情况落实相关部门的政策要求，对《公司章程》和相关内部制度等进行了全面系统的梳理、修订和完善，本次修订主要删除了涉及监事会和监事的规定，并由公司董事会审计委员会行使监事会的职权，确保公司运作的制度化、规范化和标准化，促进公司治理结构的完善和优化。

2025 年 10 月，公司原董事瞿昊先生申请辞去董事职务，同日公司召开职工代表大会并做出决议，选举公司员工黄帝祺先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，进一步完善公司董事会治理结构。

三、2026 年度董事会工作计划

2026 年，我们坚持聚焦主业，推动高质量发展；左翼协助客户技术改良，筑牢主业根基；右翼突破前沿核心技术，搭建跑通矿区复杂地形及天气的自动驾驶视觉算法模型。公司将深化“一体两翼”战略布局，坚持以市场为导向，强化技术创新，共同提升公司在集成电路领域的核心竞争力。

2026 年度，我们锚定高质量发展主线，以管理创新与数智化转型为双引擎，驱动企业治理全面升级。一方面，构建智能财务预警系统，依托大数据实时监测经营风险，完善资金全生命周期监管机制，强化动态风险评估与管控；另一方面，深化业财融合，优化现代化财务管理体系，提升资源配置精准度。我们希望通过管理效能、风控能力与产能建设协同发力，锻造企业核心竞争力，增强核心功能，以稳健经营抵御市场波动，为客户提供优质高效服务，为股东创造更大价值，筑牢可持续发展根基。

2026 年度，我们一如既往地积极拥抱科技创新浪潮，以创新驱动发展战略为指引，充分激活百亿级实测数据资源，深度融合业界前沿通用大模型技术架构，着力构建具有自主知识产权的智能算法训练体系。通过持续迭代的机器学习与深度学习策略，推动模型性能与业务场景深度适配，形成驱动技术研发创新的智能引擎，塑造技术研发的“智慧引擎”，以数智化手段实现产品研发效能质的飞跃，为科技产业高质量发展注入澎湃动能。与此同时，公司秉持战略前瞻性思维，锚定科技发展航向，持续强化对全球科技前沿动态的敏锐洞察，精准把握行业演进脉络。立足核心技术攻坚，构建面向多元应用场景的芯片测试解决方案技术储备体系，重点布局工业控制、高算力（CPU、GPU、NPU、ISP、ASIC 等）、汽车电子、5G/6G 通讯、传感器（MEMS）、人工智能（AI）、存储（Nor/Nand Flash、DDR、HBM 等）、智能物联网（AIoT）、无人驾驶、具身智能等领域，通过打造具有自主知识产权的核心技术集群，为企业竞争注入强劲动能，全力推动新质生产力跃升，为构筑面向未来的核心竞争优势筑牢坚实根基。

2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。我们将继续以合规管理为基石，构建“动态监测-精准落实-长效提升”三位一体的治理体系。

公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，审慎、认真、勤勉地行使公司及股东会授予的各项职权，推动公司业务稳健发展。

公司董事会将根据资本市场相关规范要求，持续提升公司规范运作和治理水平；履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时；认真做好投资者关系管理工作，通过法定沟通渠道保持与投资者的良好沟通，便于投资者及

时获取公司信息，从而树立公司良好的资本市场形象。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

附件二：《2025 年度财务决算报告》

广东利扬芯片测试股份有限公司

2025 年度财务决算报告

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2025 年度财务决算情况报告如下：

一、经营成果及主要财务指标变动情况

（一）经营成果

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	618,394,363.14	488,125,581.61	26.69
归属于上市公司股东的净利润	-9,197,063.35	-61,618,728.34	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,387,615.66	-65,680,835.69	不适用
经营活动产生的现金流量净额	279,059,870.00	204,251,660.94	36.63
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,142,953,449.28	1,106,774,363.80	3.27
总资产	2,645,106,585.55	2,592,747,635.77	2.02

（二）主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减 (%)

基本每股收益（元 / 股）	-0.05	-0.31	不适用
稀释每股收益（元 / 股）	-0.05	-0.25	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.06	-0.33	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.83	-5.69	4.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.03	-6.06	5.03
研发投入占营业收入的比例（%）	13.06	15.95	-2.89

注：1、2025 年归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-919.71 万元、-1,138.76 万元。主要原因系：

（1）报告期内，公司营业收入自 2025 年第二季度始逐季增长，全年创成立以来的历史新高；2025 年度公司实现营业收入 61,839.44 万元，同比增长 26.69%；主要原因：一方面，部分品类延续 2024 年旺盛的测试需求和部分存量客户终端需求好转；另一方面，新拓展客户和新产品陆续导入并实现量产测试；综上使得相关芯片的测试收入同比大幅增长（如高算力、存储、汽车电子、工业控制、特种芯片等）。

（2）公司持续布局的产能陆续释放，使得营业成本端相关的折旧、摊销、人工、电力等固定成本持续上升。另外，公司发行可转换公司债券仍存续，使得财务费用较上年同期有所增加。

（3）公司研发费用为 8,075.83 万元，研发投入占营业收入 13.06%，公司本报告期研发费用规模保持稳步增长，研发投入占营业收入比重有所下降，主要系报告期内营业收入实现较快增长，增幅显著高于研发费用增幅所致。随着前期技术积累与研发成果逐步落地转化，有效驱动业务规模与收入水平提升，进而摊薄当期研发投入占比。公司深耕集成电路领域，紧抓行业发展机遇，始终坚持以技术研发与持续创新为核心发展驱动力，通过持续稳定的研发投入夯实核心竞争力，以此打造多元优质客户矩阵，既汇聚行业内知名大中型企业，亦赋能高成长潜力中小企业，客户结构兼具行业影响力与发展成长性，为公司长期高质量发展提供坚实技术支撑。

（4）报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为 27,905.99 万元，主要系公司所处行业整体运行稳健，客户资信状况良好，回款情况总体稳定，经营活动现金流量保持较好水平。

（5）公司与合作伙伴构建深度协同的战略合作格局；伴随新老客户各类产品陆续量产，公司营业收入实现稳步增长，归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非

经常性损益的净利润分别为-919.71万元、-1,138.76万元，较上年同期亏损均实现显著收窄。

2、2025年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为-0.05、-0.05、-0.06，主要原因系归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，较上年同期亏损均实现显著收窄所致。

二、财务报表主要数据及经营情况分析

（一）财务状况

1. 资产构成及变动情况

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	变动比例
流动资产：			
货币资金	27,180.62	44,560.53	-39.00%
应收票据	25.31	60.53	-58.20%
应收账款	20,529.84	14,565.91	40.94%
应收款项融资	333.59	126.72	163.24%
其他应收款	189.76	577.65	-67.15%
存货	1,729.95	2,587.95	-33.15%
流动资产合计	57,718.06	71,452.20	-19.22%
非流动资产：			
其他权益工具投资	2,100.00	1,000.00	110.00%
递延所得税资产	6,737.52	5,155.98	30.67%
其他非流动资产	2,476.74	5,051.81	-50.97%
非流动资产合计	206,792.60	187,822.57	10.10%
资产总计	264,510.66	259,274.76	2.02%

注：上述主要列示变动比例大或重要的科目。

主要变动说明：

- (1) **货币资金变动原因：**主要系投入测试、晶圆磨切产能和厂房装修所致；
- (2) **应收票据变动原因：**主要系银行承兑汇票到期承兑所致；
- (3) **应收账款变动原因：**主要系营业收入增长所致；
- (4) **应收款项融资变动原因：**主要系收到“6+9”银行承兑汇票增加所致；

- (5) **其他应收款变动原因**：主要系收回前期支付的土地履约保证金所致；
- (6) **存货变动原因**：主要系存货周转提升所致；
- (7) **其他权益工具投资变动原因**：主要系投资煜耀智远及海杰兴公司所致；
- (8) **递延所得税资产变动原因**：主要系部分子公司仍处于产能投入期出现短暂亏损，导致可抵扣亏损额增加所致；
- (9) **其他非流动资产变动原因**：主要系上年末预付款项的设备交付所致。

2. 负债结构及变动原因分析

单位：万元

项目	2025. 12. 31	2024. 12. 31	变动比例
流动负债：			
合同负债		19.92	不适用
应付账款	16,295.71	9,463.49	72.20%
应交税费	2,608.87	1,993.43	30.87%
其他应付款	74.83	44.53	68.05%
流动负债合计	50,083.65	41,779.28	19.88%
非流动负债：			
长期应付款	3,685.89	6,503.13	-43.32%
预计负债	112.59	74.07	52.01%
递延所得税负债	57.16	323.03	-82.30%
非流动负债合计	98,363.52	105,333.14	-6.62%
负债合计	148,447.17	147,112.42	0.91%

注：上述主要列示变动比例大或重要的科目。

主要变动说明：

- (1) **合同负债变动原因**：主要系合同履行完毕所致；
- (2) **应付账款变动原因**：主要系东城建筑工程内部（含车间）装修及测试设备款增加所致；
- (3) **应交税费变动原因**：主要系营收增长导致应交增值税增加所致；
- (4) **其他应付款变动原因**：主要系应付员工报销款、代收人才补贴及代缴社保增加所致；
- (5) **长期应付款变动原因**：主要系归还部分售后回租款所致；
- (6) **预计负债变动原因**：主要系质量赔偿增加所致；
- (7) **递延所得税负债变动原因**：主要由固定资产加速折旧、使用权资产、可转债等组成。

3、净资产情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
股本	20,345.32	20,030.91	1.57
资本公积	74,215.97	69,450.38	6.86
其他综合收益	0.24	0.25	-3.68
盈余公积	3,449.28	3,449.28	0.00
未分配利润	10,801.83	11,721.54	-7.85
归属于母公司股东权益合计	114,295.34	110,677.44	3.27

注：上述主要列示变动比例大或重要的科目。

(二) 经营成果

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	变动比例
营业收入	61,839.44	48,812.56	26.69%
营业成本	44,609.91	38,611.90	15.53%
销售费用	1,720.52	1,814.96	-5.20%
管理费用	5,945.48	5,164.70	15.12%
研发费用	8,075.83	7,783.18	3.76%
财务费用	4,285.49	3,343.65	28.17%
公允价值变动收益	-214.23	252.95	-184.69%
信用减值损失	-671.35	-209.08	不适用
资产减值损失	0.00	-810.82	不适用
净利润	-636.47	-5,889.21	不适用

主要变动说明：

(1) **营业收入变动原因说明：**公司营业收入自 2025 年第二季度始逐季增长，全年创成立以来的历史新高；主要原因：一方面，部分品类延续 2024 年旺盛的测试需求和部分存量客

户终端需求好转；另一方面，新拓展客户和新产品陆续导入并实现量产测试；综上使得相关芯片的测试收入同比大幅增长（如高算力、存储、汽车电子、工业控制、特种芯片等）。晶圆磨切业务作为公司集成电路测试的延伸，随着客户不断积累并实现量产，前期布局的产能逐渐释放，晶圆磨切业务收入较上年同期大幅增长；

(2) 营业成本变动原因说明：主要系公司持续布局的产能陆续释放，使得相关的折旧、摊销、人工、电力等固定成本持续上升；

(3) 销售费用变动原因说明：主要系公司保持开拓行业知名设计企业并建立稳定的战略合作关系，在积极维护存量客户的前提下，推动新增客户及潜在客户的拓展；

(4) 管理费用变动原因说明：主要系本报告期内东城建筑工程主体部分完工并验收，但尚未完成内部车间装修满足生产需求，其折旧费用全部计入管理费用。

(5) 研发费用变动原因说明：主要系公司持续深耕集成电路测试核心业务，稳步推进“一体两翼”战略落地，逐步加大晶圆磨切技术方案和光谱芯片工艺技术的研发布局与资源投入，不断丰富创新技术储备，为后续营业收入稳步增长筑牢技术根基与核心保障；

(6) 财务费用变动原因说明：主要系 1) 可转换公司债券存续；2) 东城建筑工程主体部分完工并验收，部分商业贷款利息费用化所致。

(三) 现金流量情况

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	27,905.99	20,425.17	36.63%
投资活动产生的现金流量净额	-38,655.50	-40,699.21	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-6,638.09	54,474.04	-112.19%

主要变动说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司营业收入增长及收到增值税留抵退税款所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司全面升级为“确定项目为驱动、以市场需求为牵引”的精准化产能配置模式，推动资源要素向核心领域集中，全力提升发展质效，产能投入较去年同期略有减少；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 1) 2024 年发行可转换公司债券；2025 年商业金融机构贷款规模较去年同期有所减少；2) 归还商业金融机构贷款及融

资租赁款。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日